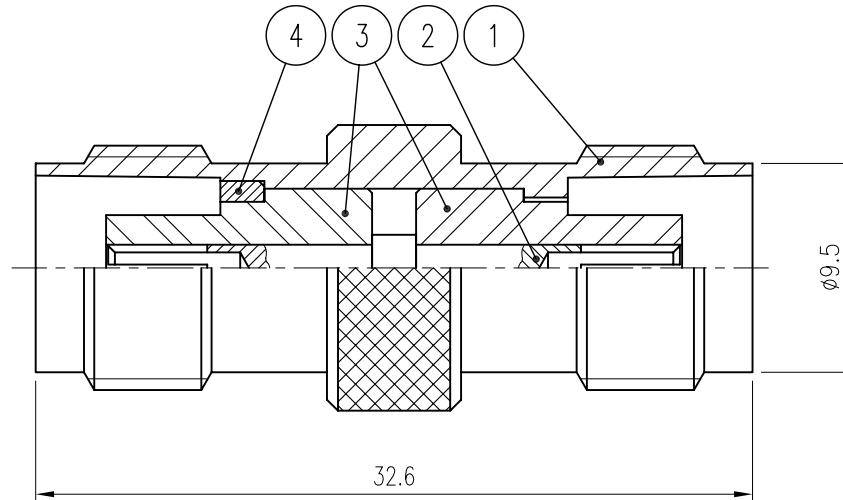


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



4	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00055-15/1 (L6006)
3	INSULATOR	2	TEFLON		DIN00448-N/1 (H6105)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00445-1345/1 (E6039)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00706-135/1 (D7031)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 1. 10.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.				
	승인						
	재질	검도			도명 CONNECTOR		
열처리	제도						
보호피막처리	작성부서		연 구 소				
	적도 3/1	단위 mm			총량		